

(5,00mm) .197"

GRF1-J, GRF1-P 系列

GRF1-P-P-08-E-ST-TH1

GRF1-P-P-04-E-ST-TH1

GRF1-J-P-04-E-ST-TH1

GRF1-J-P-04-E-ST-TH1-E

50Ω 成组微型 MINI RF 系统

技术规格

如需了解完整技术规格以及所建议的 PCB 布局, 请浏览
www.samtec.com?GRF1-J 或
www.samtec.com?GRF1-P

外壳材料:

绝缘体材料:

PTFE

触点材料:

镀铜

引脚材料:

黄铜

电镀:

50μ" (1,27μm) 的镍底上镀 30μ"

(0,76μm) 的金

工作温度范围:

-40°C 至 +90°C

绝缘电阻:

最小 1000 MΩ

触点电阻:

中心: 5mΩ

外部: 2.5mΩ

阻抗:

50Ω

电介质可耐电压:

500 Vrms, 50Hz

电介质工作电压:

170 Vrms, 50Hz

频率范围:

0~6 GHz

符合 RoHS 规范要求:

是

加工:

可无铅焊接:

是



GRF1

J

P

插孔数

电镀

引线式样

TH1

插件选项

配接:

GRF1-P, GRF1-C

-02, -04, -06, -08

-E

= 中心线芯和焊尾镀 50μ" (1,27μm) 的金, 外壳和焊尾镀金

-ST

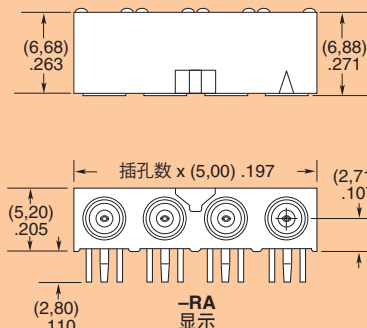
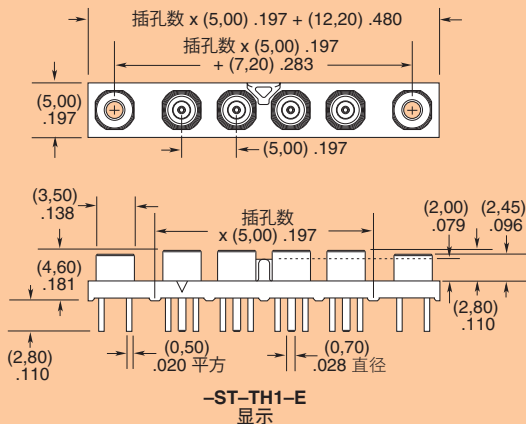
= 垂直

-RA

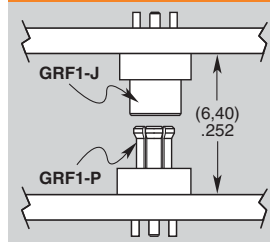
= 弯角

-E

= #1 - 64 穿孔螺纹插件, 配接 GRF1-C, 带紧固螺丝选项



应用



还提供

缆线组件。请参见 GRF1-C 系列。

GRF1

P

P

插头数

电镀

ST

TH1

配接: GRF1-J

-02, -04, -06, -08

-E

= 中心线芯和焊尾镀 50μ" (1,27μm) 的金, 外壳和焊尾镀金

